



DAFTAR PUSTAKA

Bayuseno, Basmal dan Sri Nugroho, 2012, *Pengaruh Suhu Dan Waktu Pelapisan Tembaga-Nikel Pada Baja Karbon Rendah Secara Elektroplating Terhadap Nilai Ketebalan Dan Kekasaran*. Jurnal Teknik Mesin, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hartomo, Anton J. dan Kaneko, Tomijiro. 1992. *Mengenal Pelapisan Logam (Elektroplating)*. Andi Offset, Yogyakarta.

Herman Ramada. (2012). *Elektroplating*. Diakses dari <http://www.scribd.com/doc/81421803/ELEKTROPLATING> pada tanggal 7 Juli 2013

Pria Gautama. (2009). *Mengenal Cara Pelapisan Logam Bagian (1)*. Diakses dari <http://www.infometrik.com/2009/08/pelapisanlogam-bagian-1/> pada tanggal 7 Juli 2013.

_____, ATMEL, 2009, *ATmega32 Datasheet*, Atmel Corporation.